



NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

*2013年11月11日に発表されたプレスリリースの抄訳です。

タワージャズが EDSFair 2013 に出展

ワールドクラスのデザインイネーブルメント技術のさらなる認知度向上に向けて大手 EDA パートナーとの取組み、設計ソリューションの実例を紹介

西脇、日本、2013年11月11日-- グローバルスペシャルティファンドリのリーダーである [タワージャズ](#) は本日、国内のEDAパートナーとの関係を深めながら日本国内のファブレス企業やIDM各社に、日本のお客様に専門ファンドリとして提供できるサービスと革新性のあるデザインイネーブルメント技術を知ってもらう機会として、2013年11月20～22日に横浜で開催される [Electronic Design and Solution \(EDS\) Fair](#) に出展することを発表しました。タワージャズはマイクロン社から西脇工場を取得して以来、過去2年EDSFairに出展しています。

今回、タワージャズは、主にパワーマネジメント、SOI スイッチ、SiGe パワーアンプ等のプロセスデザインキットを含むワールドクラスのデザインイネーブルメント技術を紹介します。今回も複数のセミナーで EDA パートナーとの技術コラボレーションを紹介するプレゼンテーションを行い、当社ブースではタワージャズジャパンの担当スタッフによる設計&検証でのデザインイネーブルメント技術の事例紹介なども予定されています。（ブース番号：C-08）。

タワージャズデザインセンター・PDK 開発担当バイスプレジデントの Ori Galzur は次のように述べています。「今回も EDSF では、当社のデザインイネーブルメント技術を実証するデモをいくつかご紹介する予定です。EDSFair は日本で開催される重要な EDA カンファレンスですので、当社の出展を通じて、当社の地域密着型のファンドリサービスが認知されるとともにアジア地域のタワージャズの認知度向上にもつながると期待しています。

タワージャズは、アナログ製品の市場投入のスピード、歩留まりを改善するため、EDAツール、モデリング、プロセス技術を相互作用させた新しいデザインイネーブルメントツールをお客様に提供しています。タワージャズは、お客様の設計品質を向上させ製品を迅速に市場に投入するため、洗練されたデザインイネーブルメントプラットフォームを提供いたします。このプラットフォームには、設計最適化のための動作検証済みのスケーラブルデバイスモデルや物理合成ツールなどが備わっています。当社の強力で効果的なツールは、飛躍的にシミュレーションの精度を向上させ、それぞれのデザインフェーズにおけるカスタマーサポートによって、潜在的な設計リスクを最小限にすることが可能です。

タワージャズのEDSFair出展に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE: TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社、日本にある完全子会社タワージャズジャパン株式会社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RFCMOS、CMOSイメージセンサ、パワーマネージメント (BCD)、MEMSなど、幅広いカスタマイズが可能なプロセス技術を提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームも提供します。さらに、IDMやキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けのTransfer Optimization and development Process Services(TOPS)も提供します。イスラエルにある2か所、米国と日本に各1か所ある複数のファブを使ってサービスを展開しています。詳細はwww.towerjazz.comをご覧ください。

お問い合わせ

タワージャズジャパン株式会社

才宮 章子

(0795)23-6609

saimiya@towerjazz.com

Investor Relations Contact:

Noit Levi

+972-4-604-7066

noit.levi@towerjazz.com